Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором регулирование тока осуществляется изменением проводимости проводящего канала с помощью поперечного электрического поля

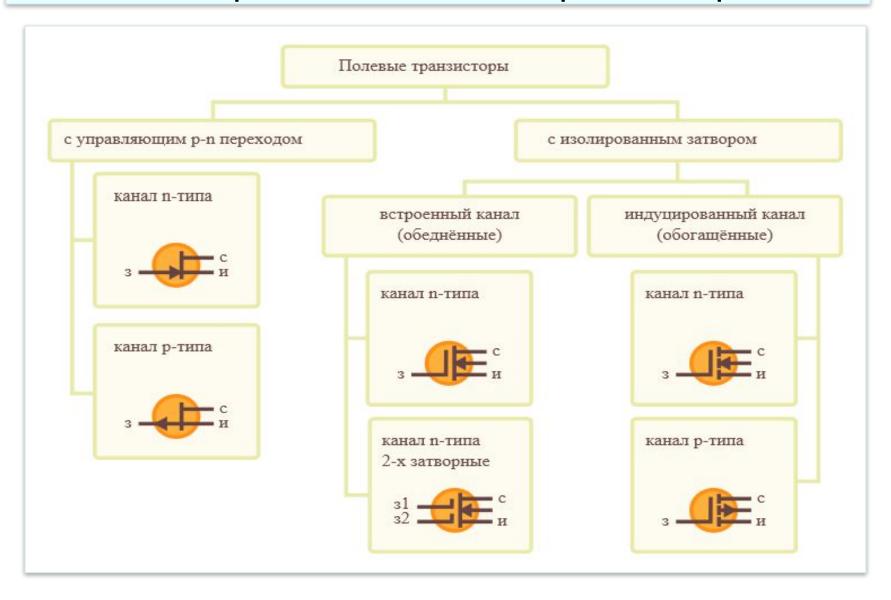
Электроды полевого транзистора – исток (И), сток (С) и затвор (3).

Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком

Классификация полевых транзисторов

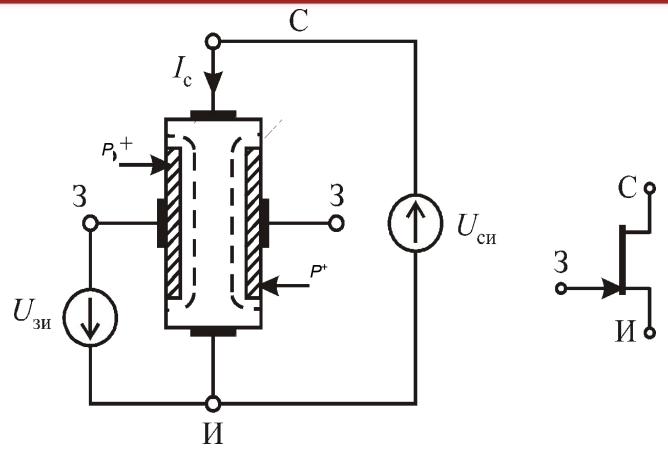
- 1. С управляющим *p*–*n*-переходом;
- 2. С металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком. Приборы этого класса часто также называют МДП транзисторами (от словосочетания металл диэлектрик полупроводник) и МОП транзисторами (от словосочетания металл окисел полупроводник), поскольку в качестве диэлектрика чаще всего используется окись кремния.

Классификация полевых транзисторов



Основной особенностью полевых транзисторов, по сравнению с биполярными, является их высокое входное сопротивление, которое может достигать 10^9 - 10^{10} Ом. Таким образом, эти приборы можно рассматривать как управляемые потенциалом, что позволяет на ИХ основе создать схемы чрезвычайно низким потреблением энергии особенно Последнее статическом режиме. для электронных существенно статических большим микросхем памяти с количеством запоминающих ячеек.

Полевые транзисторы относятся к приборам униполярного типа, это означает, что принцип их действия основан на дрейфе основных носителей заряда. Последнее обстоятельство значительно упрощает их анализ по сравнению с биполярными приборами, поскольку, в первом приближении, возможно пренебречь диффузионными токами, неосновными носителями заряда и их рекомбинацией.



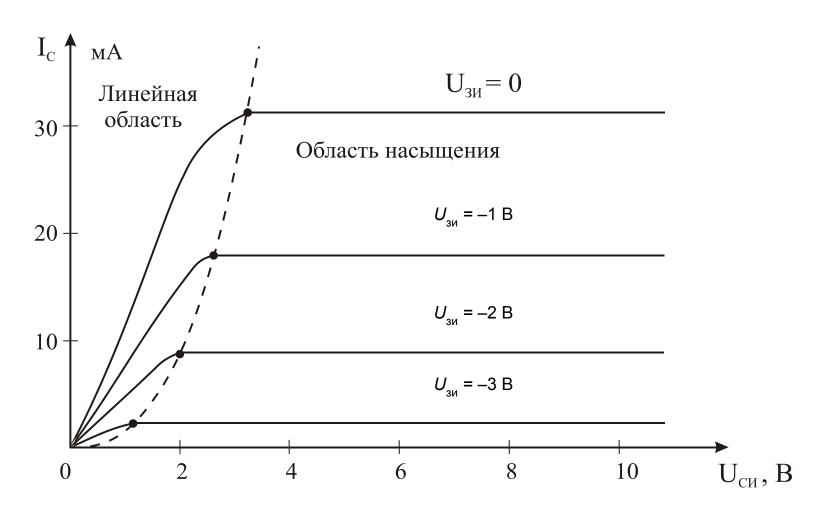
В полевых транзисторах с управляющим переходом (ПТУП) для изменения проводимости канала используется эффект изменения ширины области пространственного заряда (ОПЗ) обратно смещенного перехода при изменении приложенного к нему напряжения затвора.

6

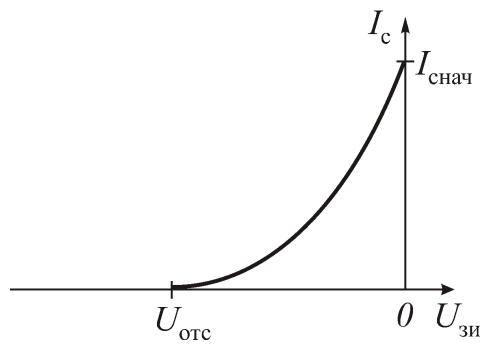
Транзистор включается таким образом, чтобы pn переход затвора находился под обратным смещением, а полярность напряжения исток - сток выбирается такой, чтобы основные носители заряда под действием электрического поля в канале смещались к стоку. Для n - канального транзистора, показанного на рис. на сток относительно истока должен подаваться положительный потенциал, к которому под действием поля будут дрейфовать электроны. На затвор относительно стока необходимо подавать отрицательный потенциал, чтобы затворный переход находился под обратным смещением.

Поскольку ОПЗ обладает высоким сопротивлением, то при увеличении ширины ОПЗ сечение канала уменьшается и его сопротивление возрастает. Самое низкое сопротивление канала и, соответственно, самый большой ток через него будет при нулевом напряжении на затворе (U3 = 0), затем по мере увеличения ширины ОПЗ при возрастании U3 и, соответственно, уменьшении сечения канала ток будет падать и при некотором напряжении отсечки U30 канал полностью перекроется и ток через него перестанет возрастать. Соответствующие вольтамперные характеристики ПТУП приведены на рис. 7.

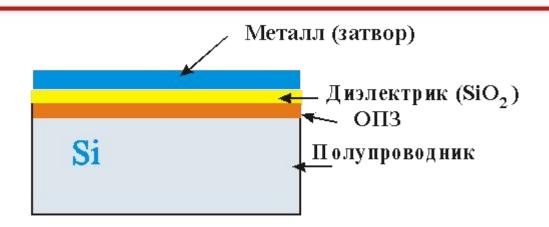
Выходные характеристики



Передаточная характеристика



При напряжении затвор-исток, равном напряжению отсечки $U_{\text{отс}}$ ток стока близок к нулю. У n-канального ПТ напряжение затвор-исток отрицательно.



В основе работы полевых транзисторов с изолированным затвором лежат свойства МДП структуры. По существу эта структура представляет плоский конденсатор одной из обкладок которого служит металл (затвор), второй полупроводник. Особенность такого МДП конденсатора по отношению к классическому МДМ конденсатору в том, что в объеме полупроводника заряд может быть связан с носителями разной физической природы и разной полярности: свободными влектронами и дырками, заряженными положительно ионизованными донорами, заряженными отрицательно ионизованными акцепторами, а так же заряженными дефектами. В МДП структуре в отличие от рп перехода существует гетерограница разделяющая две среды с различной структурой это, например, граница разделяющая полупроводник и его окисле или другой диэлектрик или полупроводник и воздух (вакуум).

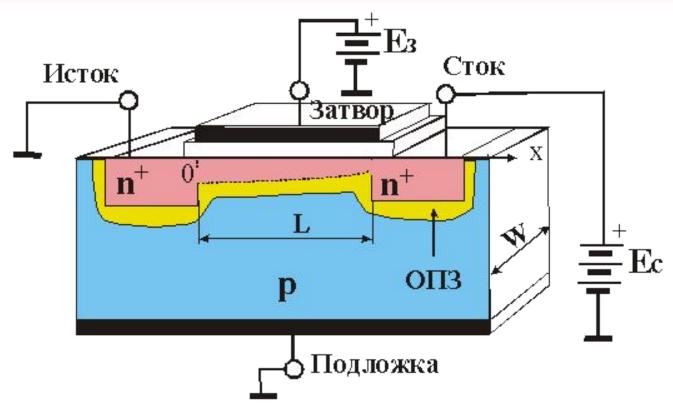


Рис. 8. МДП транзистор с индуцированным п каналом.

В основе работы МДП транзистора лежит рассмотренный в предыдущем слайде эффект управления поверхностной проводимостью и поверхностным током с помощью затвора. Для того, чтобы обеспечить прохождение управляемого тока под затвором, создают две электродные области: исток и сток.

Толупроводниковые области истока и стока создают из СИЛЬН тегированного, обладающего хорошей проводимостью, материала отличающегося по типу проводимости от материала базового кристалла Гаким образом, при отсутствии разности потенциалов на затворе между истоком и стоком оказываются два встречно включенных диода и соответственно, ток в этой цепи будет равен обратному току одного из циодов, т.е. весьма мал, и транзистор будет находиться в закрытом состоянии. Для того, чтобы транзистор открылся, на затвор необходимс тодать такой потенциал относительно потенциала подзатворной области чтобы на поверхности произошла инверсия проводимости. При этом под ватвором индуцируется область n типа, образующая канал, соединяющий n области истока и стока, встречно включенные, pn переходы исчезают и в стоковой цепи начинает протекать ток. Разность потенциалов затвора, при которой происходит инверсия проводимости подзатворной области и начинает протекать ток, называют пороговой (\emph{U} п). Стоковый ток тем выше чем больше индуцированный в канале заряд и, соответственно, больше проводимость индуцированного канала.

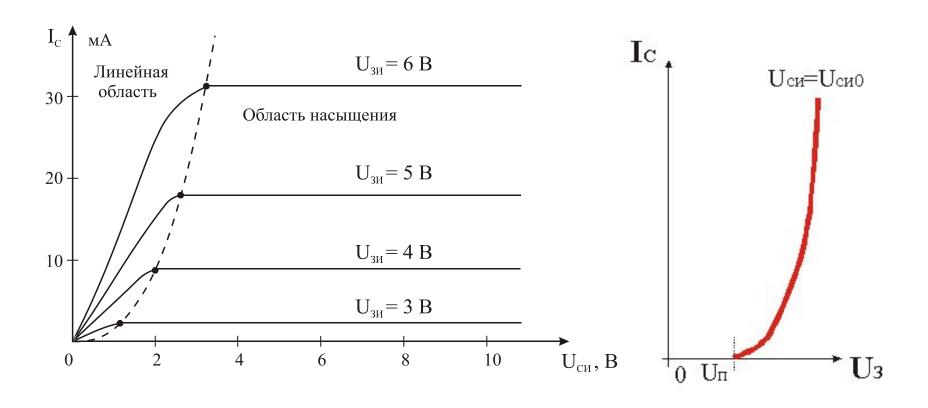
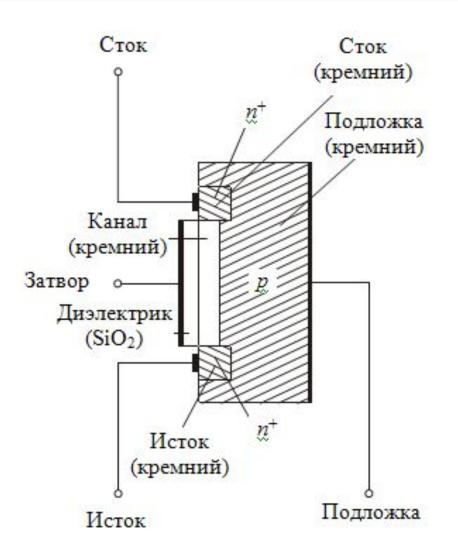
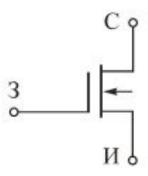


Рис. Вольтамперные характеристики МДП транзистора: выходные (слева) и передаточные (справа).

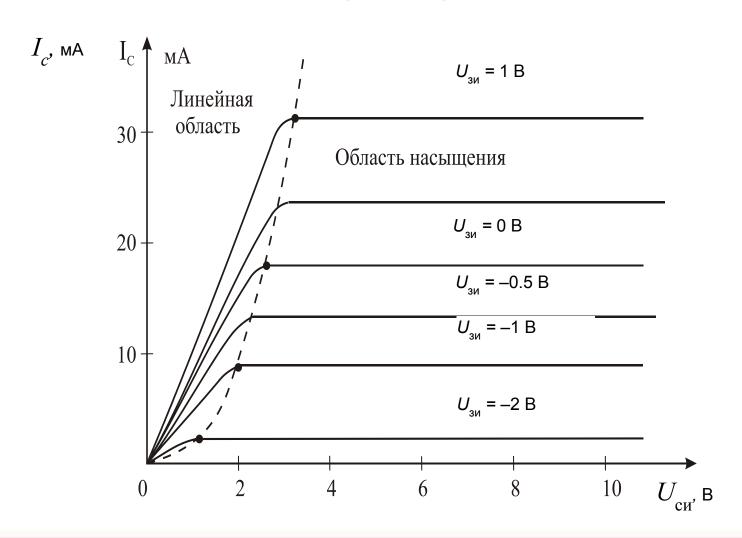
Канал между истоком и стоком можно создать технологическим путем на стадии изготовления транзистора (например, вводя МДП соответствующую примесь), такие транзисторы называют транзисторами со встроенным каналом. При подаче напряжения на затвор концентрация носителей в канале будет либо возрастать, либо уменьшаться вплоть до полного исчезновения канала и перехода транзистора в запертое (выключенное) состояние, в котором выходные токи будут определяться обратными характеристиками исток-стоковых рп переходов.



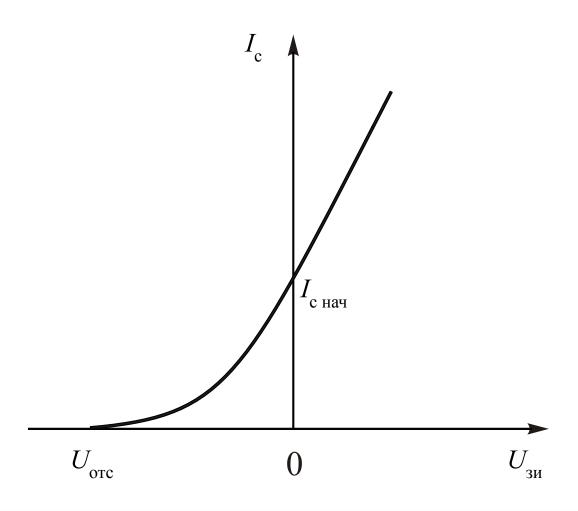


В МДП - транзисторах со встроенным каналом есть специальный встроенный канал, проводимость которого модулируется смещением на затворе. В случае канала р типа положительный канал отталкивает дырки из канала (режим обеднения), а отрицательный притягивает(режим обогащения). Соответственно проводимость канала либо уменьшается, либо увеличивается по сравнению с ее значением при нулевом смещении.

Выходные характеристики



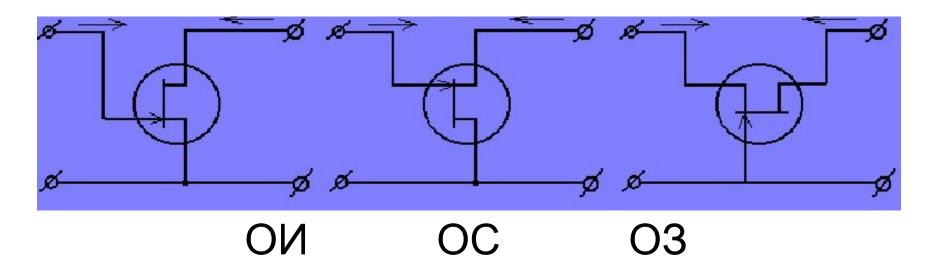
Передаточная характеристика



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

- Напряжение отсечки U_{отс}
- Крутизна характеристики:
- S=∆lc/∆Uзи при U c=const
- *Входное сопротивление* : Rвх =<u>∆ Uзи</u> <u>max</u>
- $lack \Delta$ l3
 - max
 - Выходное сопротивление:
- Rвых = \triangle Uc при Uзи = const
- ∆lc

Схемы включения полевого транзистора



• В зависимости от того, какой из электродов полевого транзистора подключен к общему выводу, различают схемы: с общим истоком и входом затвор; с общим стоком и входом на затвор; с общим затвором и входом на исток.